ES品牌导热硅脂_高端电子产品发热器件散热专用 导热率5.0

产品名称	ES品牌导热硅脂_高端电子产品发热器件散热专用 导热率5.0
公司名称	深圳市东成电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ES东成 型号:ES181 粘合材料类型:树脂
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区福盈工业区C2栋
联系电话	13798488753

产品详情

如有疑问，请与我们联系

联系人：袁标远18319386717

电话：0755-29601816

特点与用途“ es181 ”硅脂采用新型高导热绝缘的氮化铝,氮化硼材料，通过科学配合并进行共混加工反应交联的办法制备而成，涂抹于功率器件和散热器装配面，帮助消除接触面的空气间隙增大热流通到，达到减小热阻，降低功率器件的工作温度，提高可靠性和使用寿命。 二、使用方法 1、将被涂覆表面擦（洗）干净至无杂质；可用刮刀、刷子、玻璃棒或注射器直接涂布或装填。 2、在使用过程中，有时会夹带少量空气，可通过静置、加压或真空排泡。 三、主要性能 项 目 重要技术参数 基油 有机硅橡胶 外观 灰色浆状物 比重（25?c） 2.8 针入度 (1/10mm,25°C) 200 挥发份 (200°C、24h) %≤ 0.02 油离度 (200°C、24h) %≤ 0.01 体积电阻率 (ω.cm) 2×1014 相对介电常数 (60hz) 4.2 介质损耗因素 (60hz) 0.003 导热率 (w/mk) 5.0 合适工作温度（°C） -50~200

本产品的品牌是ES东成，型号是ES181，粘合材料类型是树脂